



2025年3月27日

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 博 和
(コード番号 6315 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 中 西 和 彦
TEL (075) 692 - 0251

報告セグメントの名称変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年3月期期末決算より報告セグメントの名称変更を行うことについて、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の目的

当社グループの報告セグメントは「半導体製造装置事業」、「ファインプラスチック成形品事業」、「レーザ加工装置事業」で構成しております。

「ファインプラスチック成形品事業」では、金型製造で培った超精密微細加工技術を生かして、主に医療機器用プラスチック製品の製造を行っております。事業内容をより明確に表現するため、本日公表いたしました中期経営計画（2025年度～2027年度）におきまして、「ファインプラスチック成形品事業」を「医療デバイス事業」に名称を変更することといたしました。

2. 変更の内容

旧セグメント名称	新セグメント名称
半導体製造装置事業	(変更なし)
ファインプラスチック成形品事業	医療デバイス事業
レーザ加工装置事業	(変更なし)

(注) 名称の変更であり、報告セグメントの区分に変更はありません。

3. 変更の時期

2025年3月期期末決算より、新セグメント名称に変更いたします。

以 上